

证券代码：600226

证券简称：亨通股份

公告编号：2026-063

浙江亨通控股股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称“亨通铜箔”或“标的公司”）。
- 投资金额：**公司拟以现金方式向亨通铜箔增资 33,000.00 万元。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次交易已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**本次增资是对全资子公司的增资，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。本次增资事项符合公司战略规划及经营发展需要，但标的公司仍可能面临宏观环境、市场变化、经营管理等方面的风险，公司将加强子公司经营管理，做好风险管控，持续提升标的公司核心竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟以现金方式向全资子公司亨通铜箔增资人民币 33,000.00 万元。本次增资完成后，亨通铜箔注册资本将由 90,000.00 万元增加至 123,000.00 万元，亨通铜箔仍为公司全资子公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>33,000.00</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☐ 自有资金 ☐ 募集资金 ☒ 银行贷款 ☒ 其他：新型政策性金融工具 ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）审议情况

公司于 2026 年 10 月 9 日召开第十届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

公司已于 2026 年 5 月 19 日向亨通铜箔增资 30,000.00 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，因相关交易金额连续 12 个月内累计（含本次交易）已达公司最近一期经审计净资产的 10%，本次向亨通铜箔增资 33,000.00 万元事项需公司董事会审议通过后实施，但无需提交股东会审议。

(三) 不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次向全资子公司亨通铜箔增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

本次增资标的亨通铜箔系公司全资子公司。

(二) 投资标的的具体信息

(1) 增资标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司 (☒ 同比例 ☐ 非同比例)
标的公司类型 (增资前)	全资子公司
法人/组织全称	亨通精密铜箔科技 (德阳) 有限公司
统一社会信用代码	☒ 91510600MA7EDEMJ74 ☐ 不适用
法定代表人	张卫强
成立日期	2021/12/08
注册资本	90,000 万元
实缴资本	90,000 万元
注册地址	四川省德阳市旌阳区八角井街道雪山路 888 号 (南湖路与雪山路交汇处西南角)
主要办公地址	四川省德阳市旌阳区八角井街道雪山路 888 号 (南湖路与雪山路交汇处西南角)
控股股东/实际控制人	浙江亨通控股股份有限公司
主营业务	一般项目：电子专用材料制造；新材料技术研发；金属材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；金属材料销售；技术进出口；货物进出口；有色金属压延加工 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
所属行业	C3985 电子专用材料制造

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	280,467.71	233,672.08
负债总额	215,416.60	197,555.48
所有者权益总额	65,051.11	36,116.60
资产负债率	76.81%	84.54%
科目	2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	113,890.55	132,232.06
净利润	-1,595.07	-11,046.45

注：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

(3) 增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	浙江亨通控股股份有限公司	90,000.00	100.00	123,000.00	100.00
合计		90,000.00	100.00	123,000.00	100.00

(三) 出资方式及相关情况

公司拟以现金方式对亨通铜箔增资 33,000.00 万元。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资有助于增强全资子公司亨通铜箔资本实力，优化其资产负债结构，夯实产业发展基础，符合公司整体发展战略。本次增资完成后，亨通铜箔仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次增资事项符合公司战略规划及经营发展需要，但标的公司仍可能面临宏观环境、市场变化、经营管理等方面的风险，公司将加强子公司经营管理，做好

风险管控，持续提升标的公司核心竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日